

云浮市生态环境局

云环（罗定）审〔2026〕2号

关于广东汉旗半导体有限公司年封装测试 150亿只电子元器件建设项目 环境影响报告表的批复

广东汉旗半导体有限公司（统一社会信用代码：91445381MADRF92F7G）：

你公司报来的《广东汉旗半导体有限公司年封装测试150亿只电子元器件建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）等相关资料收悉。经研究，批复如下：

一、广东汉旗半导体有限公司年封装测试150亿只电子元器件建设项目位于罗定市产业转移工业园孵化基地汉旗大道168号2#厂房（项目中心坐标：东经111度37分15.845秒，北纬22度47分56.206秒）。总占地面积5500m²，总建筑面积为20039.23m²，主要从事DFN、QFN等电子元器件封装测试生产，电子元器件产品年产量约为150亿只。

二、经云浮市生态环境局罗定分局项目审批工作小组集体审核，报告表基本符合编制技术指南及相关规范要求，环境保护

目标基本明确，环境质量现状评价结论基本可信，提出的污染防治措施基本可行，环境影响评价结论总体可信。你公司应按照报告表内容组织实施。

三、项目应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，你公司应当按照国务院生态环境主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收。

云浮市生态环境局

2026年1月21日

公开方式：主动公开

抄送：湖南然田环境评估有限公司